



平成 20 年 2 月 8 日

各 位

会 社 名 太平洋セメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 鮫島 章男
(コード番号 5233 東証第 1 部、福証)
問合せ先 I R 広報部長 塚原 宏
(T e l 0 3 - 6 2 2 6 - 9 0 1 8)

子会社（株式会社日本セラテック）の通期業績予想（連結・個別）
の修正に関するお知らせ

当社の連結子会社である株式会社日本セラテック（コード番号 5 3 4 5）は、別添資料の通り平成 20 年 3 月期の通期業績予想（連結・個別）を修正いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当修正に伴う当社の連結業績への影響は軽微であります。

以 上



平成 20 年 2 月 8 日

各 位

宮城県仙台市泉区明通三丁目 5 番
株式会社日本セラテック
代表取締役社長 武井 明
(コード番号：5345 東証第一部)
ただし上記は登記上の本店所在地であり、
実際の業務は下記の場所で行っております。
宮城県仙台市泉区明通三丁目 24 番地 1
問い合わせ先 経理部長 宇野 信一郎
電 話 番 号 022(378)9231(代表)

平成 20 年 3 月期 業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績の動向等を踏まえ、平成 19 年 11 月 9 日の中間決算発表時に公表いたしました平成 20 年 3 月期の連結業績予想及び個別業績予想をそれぞれ下記のとおり修正いたします。

記

1. 平成 20 年 3 月期 連結業績予想の修正 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
前回発表予想 (A)	13,200	1,150	1,000	600
今回修正予想 (B)	12,300	480	300	230
増減額 (B - A)	900	670	700	370
増減率 (%)	6.8	58.3	70.0	61.7
前期実績(平成 19 年 3 月期)	-	-	-	-

* 当社は、当連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前期実績については記載しておりません。

2. 平成 20 年 3 月期 個別業績予想の修正 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
前回発表予想 (A)	13,000	1,150	1,000	600
今回修正予想 (B)	12,000	520	340	250
増減額 (B - A)	1,000	630	660	350
増減率 (%)	7.7	54.8	66.0	58.3
(ご参考) 前期実績(平成 19 年 3 月期)	12,683	1,202	1,128	592

3. 修正の理由

当期の見通しにつきましては、海外大手半導体メーカーの設備投資が、下期以降回復に向かうことを期待しておりましたが、メモリー価格の下落を反映して、設備投資の動きが低調なまま推移しております。また、半導体メーカーが使用する半導体装置セラミックス消耗部材等についても延命を図り、交換頻度を減らしている傾向にあります。

このような環境の中で、当社の主要顧客である半導体製造装置メーカーの受注は減少したまま、回復の時期が見出せない状況にあり、当社の主要製品である半導体製造装置向け部材の売上高は、残念ながら、下期は上期を下回る見込みとなりました。

当社といたしましては、これを補うべく、工作機械等の非半導体分野への営業強化、設備投資の抑制、コスト削減等に努めてまいりましたが、当第3四半期の実績を踏まえ、通期見通しの見直しを行い、通期の業績予想を上記の通り、修正いたします。

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績はさまざまな要因で予想数値と異なることがあります。

以上